

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容所引致之任何損失承擔任何責任。



asmc

ADVANCED SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CORPORATION LIMITED

上海先進半導體製造股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立之外商投資股份有限公司)

(股份代號：03355)

2013年第三季度業績公告

季度業績

上海先進半導體製造股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）將截至2013年9月30日止3個月及9個月以及去年同期的未審核業績公佈如下：

簡明全面收益表

		截至2013年 9月30日 止3個月 (未審數) 人民幣千元	截至2013年 9月30日 止9個月 (未審數) 人民幣千元	截至2012年 9月30日 止3個月 (未審數) 人民幣千元	截至2012年 9月30日 止9個月 (未審數) 人民幣千元
	附註				
營業額	4	179,555	546,405	239,150	687,973
銷售成本		(156,095)	(471,974)	(188,537)	(575,264)
毛利		23,460	74,431	50,613	112,709
其他收入及收益	5	4,722	17,912	6,697	22,413
營業開支		(26,211)	(82,429)	(31,983)	(83,087)
其他費用	5	(1,534)	(5,652)	—	—
融資成本	6	(147)	(468)	(199)	(1,037)
稅前利潤	6	290	3,794	25,128	50,998
所得稅	7	—	—	—	—
本期利潤		290	3,794	25,128	50,998
本期其他全面收入		—	—	—	—
本公司普通股股東 應佔本期全面收入		290	3,794	25,128	50,998
本公司普通股股東每股盈利 — 基本及攤薄	9	0.02分	0.25分	1.64分	3.32分

相關股息資訊參見簡明財務報表附註8。

簡明財務狀況表

	2013年 9月30日 (未審數) 人民幣千元	2012年 12月31日 (已審數) 人民幣千元
	附註	
非流動資產		
物業、廠房及設備	371,820	318,508
在建工程	8,092	18,888
土地租賃預付款	30,657	31,235
無形資產	7,917	8,058
	<hr/>	<hr/>
非流動資產總值	418,486	376,689
	<hr/>	<hr/>
流動資產		
存貨	119,526	108,474
應收賬款及應收票據	77,092	73,664
預付款項、按金及其它應收款項	15,181	18,343
應收關聯公司款項	37,253	19,307
其他金融資產	13,000	—
現金及現金等價物	340,490	414,074
	<hr/>	<hr/>
流動資產總值	602,542	633,862
	<hr/>	<hr/>
資產總值	1,021,028	1,010,551
	<hr/>	<hr/>
流動負債		
應付賬款	95,584	75,820
應計負債及其它應付款項	36,584	42,638
應付關聯公司款項	5,144	4,931
政府補助	3,179	8,109
計息銀行借款	18,444	18,857
	<hr/>	<hr/>
流動負債總值	158,935	150,355
	<hr/>	<hr/>
流動資產淨值	443,607	483,507
	<hr/>	<hr/>
總資產減流動負債	862,093	860,196
	<hr/>	<hr/>
非流動負債		
政府補助	8,306	10,203
	<hr/>	<hr/>
資產淨值	853,787	849,993
	<hr/>	<hr/>
本公司股東應佔權益		
股本	1,534,227	1,534,227
儲備	(680,440)	(684,234)
	<hr/>	<hr/>
權益總額	853,787	849,993
	<hr/>	<hr/>

權益變動表

	截至2013年 9月30日 止9個月 (未審數) 人民幣千元	截至2012年 9月30日 止9個月 (未審數) 人民幣千元
股本		
期初及期末餘額	<u>1,534,227</u>	<u>1,534,227</u>
資本儲備		
期初及期末餘額	<u>205,363</u>	<u>205,363</u>
法定盈餘公積		
期初及期末餘額	<u>19,353</u>	<u>19,353</u>
累計虧損		
期初餘額	(908,950)	(953,480)
本期全面收益	<u>3,794</u>	<u>50,998</u>
期末餘額	<u>(905,156)</u>	<u>(902,482)</u>
儲備	<u>(680,440)</u>	<u>(677,766)</u>
本公司股東應佔權益總額	<u>853,787</u>	<u>856,461</u>

簡明現金流量表

	截至2013年 9月30日 止9個月 (未審數) 人民幣千元	截至2012年 9月30日 止9個月 (未審數) 人民幣千元
經營活動之現金流入淨額	36,754	103,411
投資活動之現金流出淨額	(108,061)	(45,879)
籌資活動之現金流出淨額	—	(31,384)
現金及現金等價物(減少)／增加淨額	(71,307)	26,148
現金及現金等價物之期初餘額	414,074	371,579
匯率變動對現金及現金等價物的影響	(2,277)	927
現金及現金等價物之期末餘額	340,490	398,654
現金及現金等價物結餘分析		
現金及銀行存款	102,431	90,377
三個月內到期的未抵押定期存款	125,000	278,620
三個月至一年到期的未抵押定期存款	113,059	29,657
簡明財務狀況表及簡明現金流量表列報之現金及 現金等價物	340,490	398,654

簡明財務報表附註

1. 呈報基準

本公司截至2013年9月30日止3個月及9個月之未經審核簡明財務報表（「第三季度財務報告」）按照國際會計準則理事會頒佈之國際會計準則第34號《中期財務報告》編製。

第三季度財務報告不包括所有需要在年度財務報告中列示的資訊及披露內容，並須與本公司於2013年3月20日發佈的截至2012年12月31日止年度的經審核財務報告（「2012年度財務報告」）一併進行閱讀。

2. 重大會計政策

除如下所列採納2013年1月1日新發佈之國際財務報告準則及詮釋外，本公司在編製本中期簡明財務報表所採納的會計政策與本公司2012年度財務報告所採納者一致。

對於本中期簡明財務報表，本公司已初次採納了下列新訂或經修訂的國際財務報告準則。

- 國際會計準則第19號僱員福利（經修訂）
- 國際會計準則第27號單獨財務報表
- 國際會計準則第28號對聯營及合營企業的投資
- 國際財務報告準則第1號首次採用國際財務報告準則—政府貸款（經修訂）
- 國際財務報告準則第7號金融工具：披露—金融資產和金融負債的對沖（經修訂）
- 國際財務報告準則第10號合併財務報表
- 國際財務報告準則第11號合營安排
- 國際財務報告準則第12號對在其他企業中利益的披露
- 國際財務報告準則第13號公允價值計量
- 國際財務報告詮釋委員會詮釋第20號露天礦場於生產階段之剝除成本
- 2009-2011年國際財務報告準則的改進包括了對於國際財務報告準則第1號，國際會計準則第1、16、32及34號的修訂。

採納這些新訂及經修訂的國際財務報告準則對本中期簡明財務報表並無重大影響，會計政策亦無重大改變。

3. 分部資料

本公司之營業額及溢利主要來自晶圓銷售。本公司僅有一個報告經營分部。

本公司主要資產位於中國上海，因此，並未對本公司資產地理位置提供分部資料。

本公司按客戶所在地進行地理分區之營業額列示如下：

	截至2013年 9月30日止 3個月 (未審數) 人民幣千元	截至2013年 9月30日止 9個月 (未審數) 人民幣千元	截至2012年 9月30日止 3個月 (未審數) 人民幣千元	截至2012年 9月30日止 9個月 (未審數) 人民幣千元
美國	82,330	276,105	139,712	352,010
歐洲	43,768	113,510	71,019	209,879
亞洲	53,457	156,790	28,419	126,084
	<u>179,555</u>	<u>546,405</u>	<u>239,150</u>	<u>687,973</u>

主要客戶資訊

本公司的收入中約人民幣308,608,000元（2012年9月30日：人民幣458,474,000元）來自於3家客戶（2012年9月30日：3家），來自於這些客戶單家的銷售收入超過本公司截至2013年9月30日止9個月期間總收入的10%。來自於某一客戶的銷售收入中包含了來自於與該客戶受同一控制的集團公司的銷售收入。

4. 營業額

營業額，系本公司的收入，即年內所售商品發票淨值（扣除退貨、貿易折扣）以及提供服務的價值。

收入的具體分析如下：

	截至2013年 9月30日止 3個月 (未審數) 人民幣千元	截至2013年 9月30日止 9個月 (未審數) 人民幣千元	截至2012年 9月30日止 3個月 (未審數) 人民幣千元	截至2012年 9月30日止 9個月 (未審數) 人民幣千元
貨物銷售	179,555	546,405	239,018	687,833
其他	—	—	132	140
	<u>179,555</u>	<u>546,405</u>	<u>239,150</u>	<u>687,973</u>

5. 其他收入及收益和其他費用

	截至2013年 9月30日止 3個月 (未審數) 人民幣千元	截至2013年 9月30日止 9個月 (未審數) 人民幣千元	截至2012年 9月30日止 3個月 (未審數) 人民幣千元	截至2012年 9月30日止 9個月 (未審數) 人民幣千元
其他收入及收益				
客戶賠償收入	—	—	—	8,049
補貼收入	780	7,027	1,345	2,970
利息收入	2,150	6,130	2,066	6,276
廢料收入	1,100	3,748	2,389	2,616
淨匯兌收益	—	—	512	1,429
其他	692	1,007	385	1,073
	<u>4,722</u>	<u>17,912</u>	<u>6,697</u>	<u>22,413</u>
其他費用				
淨匯兌損失	(1,534)	(5,652)	—	—
	<u>(1,534)</u>	<u>(5,652)</u>	<u>—</u>	<u>—</u>

6. 稅前利潤

稅前利潤已扣除／（貸計）下列各項：

	截至2013年 9月30日止 3個月 (未審數) 人民幣千元	截至2013年 9月30日止 9個月 (未審數) 人民幣千元	截至2012年 9月30日止 3個月 (未審數) 人民幣千元	截至2012年 9月30日止 9個月 (未審數) 人民幣千元
存貨銷售成本	156,095	471,974	188,537	575,264
折舊	14,740	46,668	22,779	70,990
銀行貸款利息	147	468	199	1,037
員工福利費用（包括董事、監事 及高級管理人員酬金）：				
— 退休福利	4,816	14,036	4,704	13,998
— 住房福利	1,413	4,066	1,410	4,034
— 工資及其他員工成本	37,283	119,004	43,517	126,360
	<u>43,512</u>	<u>137,106</u>	<u>49,631</u>	<u>144,392</u>
壞帳準備計提／（轉回）	19	(86)	(11)	(2)
存貨跌價準備計提／（轉回）	2,429	2,265	(6,083)	(2,849)

7. 所得稅

由於本公司截至2012年及2013年9月30日止3個月及9個月並無在香港獲得任何應課稅溢利，因此並無就香港利得稅作出準備。

於2008年1月1日開始施行的《中華人民共和國企業所得稅法》（「新企業所得稅法」），法定公司稅率統一為25%。由於本公司被認定為「高新技術企業」，因此自2008年1月1日至2013年12月31日，本公司享受15%的稅率。

所得稅淨額主要構成如下：

	截至2013年 9月30日止 3個月 (未審數) 人民幣千元	截至2013年 9月30日止 9個月 (未審數) 人民幣千元	截至2012年 9月30日止 3個月 (未審數) 人民幣千元	截至2012年 9月30日止 9個月 (未審數) 人民幣千元
本期就溢利所作出之 所得稅準備	—	—	—	—
遞延稅項	—	—	—	—
所得稅	—	—	—	—

本公司本期無應稅溢利，故無企業所得稅。

由於本公司不確定有足夠的應稅溢利用於可抵扣暫時性差異，包括稅項虧損，因此本期不確認因可抵扣暫時性差異造成的遞延稅項資產。

8. 股息

董事會建議不派發截至2013年9月30日止9個月中期股息（截至2012年9月30日止9個月：無）。

9. 本公司普通股股東每股盈利

每股基本盈利乃按本公司普通股股東應佔本期利潤除以於相應期間內加權平均發行在外之股數計算。

	截至2013年 9月30日止 3個月 (未審數)	截至2013年 9月30日止 9個月 (未審數)	截至2012年 9月30日止 3個月 (未審數)	截至2012年 9月30日止 9個月 (未審數)
普通股股東應佔利潤 (人民幣千元)	290	3,794	25,128	50,998
加權平均普通股股本（千股）	1,534,227	1,534,227	1,534,227	1,534,227

因無潛在攤薄普通股之事項存在，故於截至2012年及2013年9月30日止3個月及9個月每股攤薄盈利未作披露。

10. 計息銀行借款

	2013年9月30日		人民幣千元
	利率(%)	到期日	(未審數)
一年內到期非擔保銀行借款	3.68%	2014	18,444
		2012年12月31日	
	利率(%)	到期日	人民幣千元
			(已審數)
一年內到期非擔保銀行借款	3.44%	2013	18,857

11. 承諾

於結算日，本公司擁有下列資本承諾：

	2013年 9月30日 (未審數) 人民幣千元	2012年 12月31日 (已審數) 人民幣千元
購買物業、廠房及設備的資本承諾：		
— 已訂約但未撥備	9,026	69,800
— 已批准但未訂約	5,066	98,047
	14,092	167,847

12. 關聯方交易

NXP B.V. 擁有本公司27.47%之股本權益，本公司受其重大影響。受NXP B.V. 控制之公司視為本公司之關聯方。

本期本公司與關聯方有以下重大交易：

	附註	截至2013年 9月30日止 3個月 (未審數) 人民幣千元	截至2013年 9月30日止 9個月 (未審數) 人民幣千元	截至2012年 9月30日止 3個月 (未審數) 人民幣千元	截至2012年 9月30日止 9個月 (未審數) 人民幣千元
銷售	(i)	33,776	94,975	66,564	178,038
技術轉讓費	(ii)	1,463	4,965	2,991	7,931
已付／應付主要 管理人員薪酬 (包括董事、監事及 高管人員)		965	3,377	635	5,216

附註：

- (i) 向關聯公司作出之銷售乃按與正常交易相同的條款進行。
- (ii) 向一間關聯公司已付／應付以技術轉讓費（包含辨別許可費）形式之使用費根據雙方協議按若干特定產品淨銷售額之3%及10%釐定。

董事認為，上述所有交易均按照本公司一般業務過程進行。

上述附註(i)和(ii)所列之關聯方交易也構成香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第14A章所述之持續性關聯交易。

業績回顧

小結：

(金額：人民幣千元)	2013年 第三季度	2013年 第二季度	2012年 第三季度	季度% 變化率	年度% 變化率
營業額	179,555	221,731	239,150	-19.0%	-24.9%
毛利	23,460	49,131	50,613	-52.3%	-53.6%
其他收入及收益	4,722	9,620	6,697	—	—
營業開支	(26,211)	(26,470)	(31,983)	-1.0%	-18.0%
其他費用	(1,534)	(2,445)	—	—	—
融資成本	(147)	(123)	(199)	—	—
所得稅退稅／（開支）		—	—	—	—
淨純盈利	290	29,713	25,128	-99.0%	-98.8%
每股盈利	0.02分	1.94分	1.64分	—	—

本公司營業額由2013年第二季度的人民幣2億2,170萬元下降19.0%，至2013年第三季度的人民幣1億7,960萬元。營業額下降主要源於8英寸的銷售大幅減少，其次是5英寸和6英寸晶圓銷售減少。

截至2013年9月30日止之3個月毛利為人民幣2,350萬元，較截至2013年6月30日止之3個月毛利人民幣4,910萬元下降52.1%，而2013年第三季度的毛利率為13.1%，2013年第二季的毛利率為22.1%，主要歸因於當季較低的產能利用率所致。

截至2013年9月30日止之3個月其他收入及收益為人民幣470萬元，截至2013年6月30日止之3個月其他收入及收益為人民幣960萬元。2013年第二季度和第三季度的其他收入及收益主要包括利息收入、補貼收入、廢料收入和其他。

截至2013年9月30日止之3個月營業開支為人民幣2,620萬元，截至2013年6月30日止之3個月營業開支為人民幣2,650萬元，主要源於行政開支增加和市場推廣開支減少，並部分為研發費用增加所抵消。

截至2013年9月30日止之3個月其他費用為人民幣150萬元，截至2013年6月30日止之3個月其他費用為人民幣240萬元。2013年第二季度和第三季度其他費用僅包含淨匯兌損失。

截至2013年9月30日止之3個月融資成本與截至2013年6月30日止之3個月融資成本基本持平，維持在人民幣10萬元。

因此，截至2013年9月30日止之3個月淨利潤為人民幣30萬元，截至2013年6月30日止之3個月淨利潤為人民幣2,970萬元。

I. 營業額分析

用途

本公司2013年第三季度在通訊，電腦，消費品方面的營業額分別佔據總收入的34%、33%、33%，與2013年第二季度基本持平。

	2013年 第三季度	2013年 第二季度	2012年 第三季度
通訊	34%	33%	33%
電腦	33%	33%	34%
消費品	33%	34%	33%

地區

2013年第三季度在美國、歐洲和亞太地區的銷售佔總收入分別為46%、24%和30%。上季度則分別為49%、22%和29%。

	2013年 第三季度	2013年 第二季度	2012年 第三季度
美國	46%	49%	58%
歐洲	24%	22%	30%
亞太地區	30%	29%	12%

客戶類型

2013年第三季度集成器件製造商和無生產線半導體公司的銷售佔總收入分別為36%和64%，上季度分別為34%和66%。

	2013年 第三季度	2013年 第二季度	2012年 第三季度
集成器件製造商	36%	34%	35%
無生產線半導體公司	64%	66%	65%

產品

5英寸、6英寸和8英寸於2013年第三季度銷售佔總收入分別為10%、45%和44%，上季度分別為13%、42%和44%。

	2013年 第三季度	2013年 第二季度	2012年 第三季度
5英寸晶圓	10%	13%	12%
6英寸晶圓	45%	42%	37%
8英寸晶圓	44%	44%	50%
其他 ¹	1%	1%	1%

註1：包括測試服務及掩膜提供

II. 利用率和產能（8英寸等值晶圓）

II-1. 利用率

2013年第三季度總體產能利用率為55%，較2013年第二季度產能利用率下降12個百分點。

晶圓製造廠	2013年 第三季度	2013年 第二季度	2012年 第三季度
1/2號晶圓製造廠			
5英寸晶圓	27%	45%	43%
6英寸晶圓	58%	63%	54%
3號晶圓製造廠			
8英寸晶圓	60%	77%	102%
總體產能利用率	55%	67%	73%

- 備註：
1. 產能利用率指報告期內由裝運的半導體晶圓加工程序實際數（以掩膜層數計算）除以晶圓製造廠可在相應期間內提供加工程序數百分比。
 2. 上述表格中所述的本公司產能利用率是根據II-2段落附註2中所述的本公司生產設施理論產能基準而計算得出。結果，實際產能利用率是高於上述表中所列數據。
 3. 本公司3號晶圓製造廠的8英寸產能利用率以每月32.5萬掩膜層數基準計算。自2013年7月1日起生效。

II-2. 產能（8英寸等值晶圓）

2013年第三季度生產8英寸等值晶圓的產能為162千片，2013年第二季度生產8英寸等值晶圓的產能為159千片和2012年第三季生產8英寸等值晶圓的產能則為157千片。

晶圓製造廠（千片晶圓）	2013年 第三季度	2013年 第二季度	2012年 第三季度
1/2號晶圓製造廠			
5英寸晶圓	33	33	33
6英寸晶圓	85	85	85
3號晶圓製造廠			
8英寸晶圓	44	41	39
總體產能	162	159	157

- 備註：
1. 5英寸、6英寸和8英寸的產能分別以每片晶圓9、10和22掩膜層數估算。5、6英寸晶圓需將晶圓片除以2.56和1.78，以換算成8英寸等值晶圓。
 2. 本公司生產設施的安裝產能是基於最佳的產品組合連續生產之假設而計算得出的，事實上是不可能一直得以實現的。結果，實際產能是低於表中的數字。

III. 利潤和費用分析

III-1. 毛利分析

截至2013年9月30日止之3個月毛利為人民幣2,350萬元，較截至2013年6月30日止之3個月毛利人民幣4,910萬元下降52.1%，而2013年第三季度的毛利率為13.1%，2013年第二季的毛利率為22.1%，主要歸因於當季較低的產能利用率所致。

(金額：人民幣千元)	2013年 第三季度	2013年 第二季度	2012年 第三季度
銷售成本	(156,095)	(172,600)	(188,537)
毛利	23,460	49,131	50,613
毛利率	13.1%	22.2%	21.2%

III-2. 其他收入及收益

截至2013年9月30日止之3個月其他收入及收益為人民幣470萬元，截至2013年6月30日止之3個月其他收入及收益為人民幣960萬元。2013年第二季度和第三季度的其他收入及收益主要包括利息收入、補貼收入、廢料收入和其他。

(金額：人民幣千元)	2013年 第三季度	2013年 第二季度	2012年 第三季度
其他收入及收益	4,722	9,620	6,697

III-3. 營業開支分析

截至2013年9月30日止之3個月營業開支為人民幣2,620萬元，截至2013年6月30日止之3個月營業開支為人民幣2,650萬元，主要源於行政開支增加和市場推廣開支減少，並部分為研發費用增加所抵消。

(金額：人民幣千元)	2013年 第三季度	2013年 第二季度	2012年 第三季度
銷售及市場推廣開支	(1,346)	(2,063)	(2,036)
行政開支	(15,880)	(17,345)	(18,488)
研發成本	(8,985)	(7,062)	(11,459)

III-4. 其他費用

截至2013年9月30日止之3個月其他費用為人民幣150萬元，截至2013年6月30日止之3個月其他費用為人民幣240萬元。2013年第二季度和第三季度其他費用僅包含淨匯兌損失。

(金額：人民幣千元)	2013年 第三季度	2013年 第二季度	2012年 第三季度
其他費用	(1,534)	(2,445)	—

III-5. 融資成本

截至2013年9月30日止之3個月融資成本與截至2013年6月30日止之3個月融資成本基本持平，維持在人民幣10萬元。

(金額：人民幣千元)	2013年 第三季度	2013年 第二季度	2012年 第三季度
融資成本	(147)	(123)	(199)

IV. 財務狀況分析

IV-1. 流動性分析

截至2013年9月30日止之流動資產總額為人民幣6億250萬元，截至2013年6月30日流動資產總額人民幣6億2,270萬元，反映出現金及現金等價物減少了人民幣2,890萬元和應收賬款及票據減少人民幣1,720萬元並部分為其他流動資產和存貨分別增加了人民幣1,920萬元和人民幣680萬元所抵消。2013年第三季度的庫存上升主要源於終端市場需求較預計疲軟致使矽片庫存增加。截至2013年9月30日止之流動負債總額由截至2013年6月30日止之人民幣1億8,740萬元減少至人民幣1億5,890萬元，主要歸因於應付賬款減少人民幣3,350萬元所致，並部分為其他流動負債增加人民幣510萬元所抵消。

(金額：人民幣千元)	2013年 第三季度	2013年 第二季度	2012年 第三季度
現金及現金等價物	340,490	369,421	398,654
應收賬款及票據	77,092	94,277	66,599
存貨	119,526	112,697	138,669
其他流動資產	65,434	46,270	63,571
流動資產總值	602,542	622,665	667,493
計息貸款及借款	18,444	18,536	19,023
應付賬款	95,584	129,065	93,740
其他流動負債	44,907	39,817	68,826
流動負債總額	158,935	187,418	181,589
流動資產淨額	443,607	435,247	485,904
流動比率(x)	3.79	3.32	3.68

IV-2. 應收賬款／存貨周轉率

2013年第三季度應收賬款的周轉天數為53天，而上季度則為45天。

存貨周轉天數由2013年第二季度80天上升至本季度91天。

	2013年 第三季度	2013年 第二季度	2012年 第三季度
應收賬款及票據周轉率（天數）	53	45	40
存貨周轉率（天數）	91	80	90

IV-3. 負債比率

截至2013年9月30日止的淨現金儲備餘額為人民幣3億2,200萬元，相比截至2013年6月30日止的人民幣3億5,090萬元，環比下降8.2%。這主要是由於現金及現金等價物餘額減少了人民幣2,890萬元所致。

(金額：人民幣千元)	2013年 第三季度	2013年 第二季度	2012年 第三季度
現金及現金等價物	340,490	369,421	398,654
計息借款	(18,444)	(18,536)	(19,023)
淨現金儲備	322,046	350,885	379,631

V. 資本支出

2013年第三季度的資本支出為人民幣690萬元，上季度的資本支出為人民幣2,960萬元。

(金額：人民幣千元)	2013年 第三季度	2013年 第二季度	2012年 第三季度
資本支出	6,905	29,627	16,409

VI. 2013年第四季度展望

2013年第三季度期間，本公司遭遇半導體產業的庫存調整，及其主要客戶的保守庫存策略及需求下降的不利影響，最終造成其整體經營表現弱於預期。

展望未來，本公司認為，傳統季節性淡季和半導體產業鏈謹慎的庫存管理至少還會持續到今年餘下的時間。在這樣一個充滿挑戰的商業環境中，本公司已決定繼續專注於在其控制範圍內的關鍵要素如可控成本節省和運營效率提高等工作。此外，本公司將於2013年12月中旬至2014年1月上旬期間進行為期2至3周的計劃年度停產檢修。因此，本公司管理層預計其第四季度的銷售額有望接近上季度水平。

承董事會命
上海先進半導體製造股份有限公司
王慶宇
執行董事及總裁

中國上海，2013年11月5日

於本公告公佈日期，本公司以王慶宇為執行董事；以陳建明、Winfried Lodewijk Peeters、沈晴、吳旖、朱健及徐鼎為非執行董事；及以James Arthur Watkins、陳恩華、姜慶堂及浦漢滬為獨立非執行董事。